GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC







SPECIFICATIONS

Наименование модели	GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC
Графический процессор	NVIDIA [®] GeForce RTX [™] 4070 SUPER
Интерфейс	PCI Express [®] Gen 4
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2520 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2505 МГц
Частота памяти (МГц)	21 Гб/с
Память	12ГБ GDDR6X
Интерфейс памяти	192-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Поддерживает 4К/120Гц HDR, 8К/60Гц HDR с переменной частотой обновления (VRR) по стандарту HDMI™ 2.1a)
Поддержка HDCP	есть
Потребляемая мощность (W)	220 Вт
Коннекторы питания	16-pin x 1
Реком. источник питания (Вт)	650 Вт
Размеры карты (мм)	242 x 125 x 43 мм
Вес (карты / с упаковкой)	680 г / 998 г
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Подключение дисплеев	4
Технология G-SYNC™	есть
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS



- 1. DisplayPort
- 2. HDMI™

FEATURES



Тепловые трубки

Сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределить тепло по всей длине радиатора.



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Вентиляторы TORX FAN 4.0

Спаренные лопасти создают повышенное воздушное давление.



ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА

Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью.



Технология Zero Frozr

Технология Zero Frozr означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной.



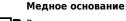
Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.



Двухвентиляторный кулер

Огромный радиатор и два вентилятора - залог тишины и низкой рабочей температуры.





В основании кулера находится массивная пластина из никелированной меди, которая отводит тепло от графического процессора и чипов памяти и передает его на тепловые трубки для последующего рассеивания.